

# ATRM-2400TKUV

## 全自動フィルム剥離装置

## Fully Automatic Film Removal Machine

### 【概要 - Outline -】

- ◆本装置はウェーハ表面の保護テープを全自動で剥離を行う装置です。  
This machine is to remove BG tape in fully automatic mode.
- ◆裏面をバックグラインドされた、TAIKO ウェーハに対応しており、裏面、非接触での搬送、剥離が可能です。  
Back-grind TAIKO wafer can be transferred and tape-removed without contacting backside.
- ◆UV 照射機を内蔵しており、一台で UV 照射からテープ剥離を完結することができます。  
With a built-in UV irradiation unit, one machine can complete tape removing from UV irradiation.

### 【特長 - Features -】

- ◆前モデル (ATRM2300TKUV) に比べ約 1/2 のフットプリントを実現  
Compared to previous model, this machine has about half footprint.
- ◆UV 照射機との一体型モデル  
Integrated model with UV irradiation machine.
- ◆TAIKO ウェーハ等裏面非接触剥離に対応  
Backside non-contact removing is available for TAIKO.
- ◆180° 剥離による安定した剥離機構  
180 degree removal mechanism allows stable removing.



項目 Spec	ATRM-2400TKUV	
対応ウェーハサイズ Wafer Size	6・8 inch	
使用テープ幅 Tape width	50mm	
ユーティリティ	電源 Power	AC100V、単相 (single-phase) 50/60Hz
	空気源 air	0.6Mpa ~ 0.8Mpa
	真空源 Vacuum source	-74kpa 以上
装置寸法 Dimension	W1,000×D 980×H1,800	
重量 Weight	550 kg	

※ 外観・仕様は改良の為、予告なく変更する場合があります。  
System appearance and specifications are subject to change without prior notice from the supplier.